

檔 號：
保存年限：

財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 函

地址：106台北市和平東路二段
106號3樓

傳真：02-27377730

聯絡人：陳彥君

聯絡電話：02-27377679

電子郵件

：ycchen@stpi.narl.org.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國100年12月13日

發文字號：國研政趨字第10008019280號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(101年第一梯次簡章.pdf、STB計畫申請表-中文.doc、STB計畫申請表-英文.doc，共3個電子檔案)

主旨：「台灣-史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」 101年第一梯次赴美人才招生開始接受報名，敬請 貴單位協助公告週知並請踴躍參加，請查照。

說明：

- 一、為培育台灣高階醫療器材的跨領域人才，財團法人國家實驗研究院承辦執行「台灣-史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」(Stanford-Taiwan Biomedical Fellowship Program；以下簡稱STB)。希望透過與美國史丹福大學合作，甄選出由工程、醫學、生命科學、商務管理等不同領域人才，至史丹福大學接受醫療產品設計及商業化運用訓練。史丹福大學所提供的培訓模式非一般的教學課程，包含工程設計、臨床實務運用及創新醫材專利佈局訓練及詳細的實務討論訓練。學員需臨床觀察、專案執行、產品專利佈局及法規認證等實務訓練、與產業界互動之過程，由不同領域之專業角度，瞭解臨床醫療運用上的創新價值，進而產生創意改良設計，尋求創業機會。
- 二、101年第一梯次即日起開始接受申請，截止日期為101年3月2日。
- 三、報名方式及相關資訊，請上STB計畫網站查詢(網址：



www.stb.org.tw)。

四、檢附STB計畫101年第一梯次赴美人才招生簡章(如附件一) 、中英文報名表(如附件二、三)各一份。

正本：大仁科技大學、大同大學、大同技術學院、大華科技大學、大葉大學、大漢技術學院、中山醫學大學、中州技術學院、中原大學、中國文化大學、中國科技大學、中國醫藥大學、中華大學、中華科技大學、中華醫事科技大學、中臺科技大學、元培科技大學、元智大學、世新大學、北台灣科學技術學院、台北海洋技術學院、台南應用科技大學、弘光科技大學、正修科技大學、永達技術學院、吳鳳科技大學、亞東技術學院、亞洲大學、和春技術學院、明志科技大學、明新科技大學、明道大學、東方設計學院、東吳大學、東南科技大學、東海大學、長庚大學、長庚技術學院、長榮大學、南台科技大學、南亞技術學院、南華大學、南開科技大學、南榮技術學院、建國科技大學、美和科技大學、致理技術學院、修平技術學院、真理大學、高苑科技大學、高雄市立空中大學、高雄醫學大學、高鳳數位內容學院、國立中山大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立交通大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、國立空中大學、國立花蓮教育大學、國立虎尾科技大學、國立屏東科技大學、國立屏東商業技術學院、國立屏東教育大學、國立政治大學、國立高雄大學、國立高雄師範大學、國立高雄海洋科技大學、國立高雄第一科技大學、國立高雄應用科技大學、國立清華大學、國立陽明大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立新竹教育大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立臺中技術學院、國立臺中教育大學、國立臺北大學、國立臺北科技大學、國立臺北教育大學、國立臺北護理健康大學、國立臺東大學、國立臺南大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、國立澎湖科技大學、國立聯合大學、國防醫學院、崑山科技大學、淡江大學、清雲科技大學、逢甲大學、景文科技大學、朝陽科技大學、華夏技術學院、開南大學、慈濟大學、慈濟技術學院、萬能科技大學、義守大學、聖約翰科技大學、僑光科技大學、嘉南藥理科技大學、實踐大學、臺北市立教育大學、臺北醫學大學、輔仁大學、輔英科技大學、遠東科技大學、銘傳大學、德霖技術學院、稻江科技暨管理學院、黎明技術學院、樹德科技大學、亞太創意技術學院、醒吾技術學院、靜宜大學、龍華科技大學、嶺東科技大學、環球科技大學、蘭陽技術學院、國立臺灣大學校友聯絡室、國立交通大學校友會、國立成功大學校友聯絡中心、國立中央大學校友會、國立台灣科技大學校友會、國立台北科技大學校友會、中華民國哈佛大學校友會、美國史丹福大學在台校友會、東海大學就業輔導暨校友聯絡室、中原大學校友服務中心、東吳大學校友總會、逢甲大學校友總會、國立清華大學校友服務中心、淡江大學校友服務暨資源發展處

副本：

裝

訂



線



100/12/13
15:19:59

裝



線